

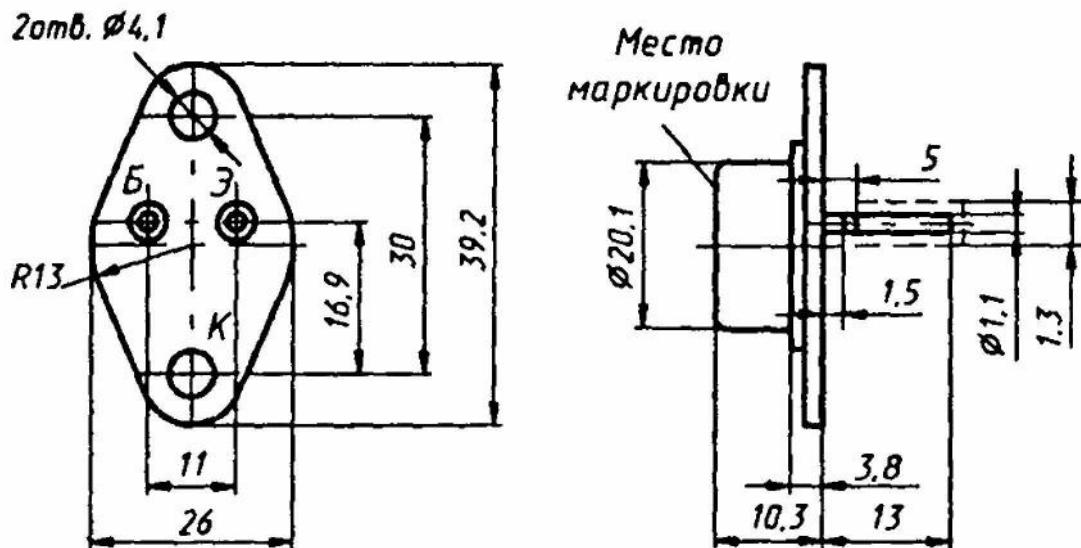
2T827A, 2T827B, 2T827В, 2T827A-5, KT827A, KT827B, KT827B

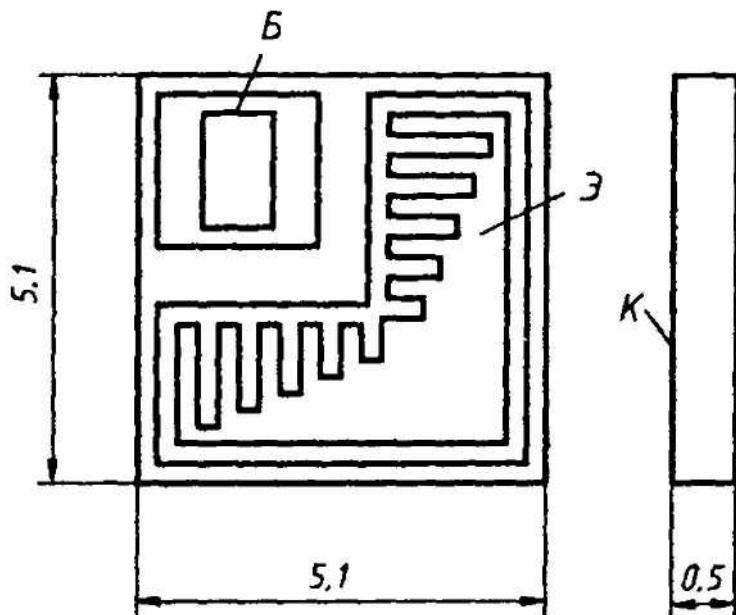
Транзисторы кремниевые эпитаксиальные мезапланарные составные структуры *p-p-p* усиительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, стабилизаторах тока и напряжения, импульсных усилителях мощности, повторителях, переключающих устройствах, электронных системах управления защиты и автоматики. Транзисторы 2T827A-2T827B, KT827A-KT827B выпускаются в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Транзистор 2T827A-5 выпускается в виде кристаллов неразделенных с контактными площадками на пластине для гибридных интегральных микросхем. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 20 г, кристалла не более 0,01 г.

Изготовитель — акционерное общество «Элиз», г. Фрязино.

2T827(A-B) . KT82(A-B)





Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ:

при $U_{кэ} = 3$ В, $I_k = 10$ А:

$T = +25$ °C 750...6000*...
18000

$T = T_{к, \text{МАКС}}, \text{не менее}$ 750

$T = -60$ °C, не менее 100

при $U_{кэ} = 3$ В, $I_k = 20$ А 100...700*...
3500*

Границная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 3$ В, $I_k = 10$ А,

не менее 4 МГц

Границное напряжение при $I_k = 100$ мА:

2T827A, 2T827A-5, KT827A 100...110*...
140* В

2T827Б, KT827Б 80...90*...
100* В

2T827В, KT827В 60...70*...80* В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер:

$I_k = 10$ А, $I_b = 40$ мА 1*...1,45*...2 В
 $I_k = 20$ А, $I_b = 200$ мА 1,8*...2,4*...3 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_k = 20$ А, $I_b = 200$ мА 2,6*...3*...4 В

Входное напряжение база—эмиттер

при $I_K = 10 \text{ A}$, $U_{K3} = 3 \text{ В}$	1,6*...2*...2,8 В
Время включения при $I_K = 10 \text{ A}$, $I_B = 40 \text{ мА}$	0,3*...0,5*... 1 мкс
Время выключения при $I_K = 10 \text{ A}$, $I_B = 40 \text{ мА}$..	3*...4*...6 мкс
Время рассасывания при $I_K = 10 \text{ A}$, $I_B = 40 \text{ мА}$	2*...3*...4,5 мкс
Обратный ток коллектор—эмиттер	
при $U_{K3} = U_{K3 \text{ R, MAXC}}$, $R_{B3} = 1 \text{ кОм}$, не более:	
$T = +25 \text{ и } -60 \text{ }^{\circ}\text{C}$	3 мА
$T = T_{K, \text{ MAXC}}$	5 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = 5 \text{ В}$,	
не более	2 мА
Емкость коллекторного перехода	
при $U_{KB} = 10 \text{ В}$	200*...260*... 400 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{EB} = 5 \text{ В}$	160*...180*... 350 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер
при $R_{B3} = 1 \text{ кОм}$ и постоянное напряжение кол-
лекtor—база:

2T827A, 2T827A-5, KT827A	100 В
2T827Б, KT827Б	80 В
2T827В, KT827В	60 В

Импульсное напряжение коллектор—эмиттер

при $t_{\Phi} = 0,2 \text{ мкс}$:

2T827A, 2T827A-5, KT827A	100 В
2T827Б, KT827Б	80 В
2T827В, KT827В	60 В

Постоянное напряжение база—эмиттер

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора

Постоянный ток базы

Импульсный ток базы

Постоянная рассеиваемая мощность колlek-
тора¹ при $T_K = -60...+25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Тепловое сопротивление переход—корпус

при $U_{K3} = 10 \text{ В}$, $I_K = 12,5 \text{ А}$

Температура $p-n$ перехода

Температура окружающей среды:

2T827A, 2T827Б, 2T827В, 2T826A-5	-60... $T_K =$ = +125 $^{\circ}\text{C}$
--	---

KT827A, KT827Б, KT827В..... $-60 \dots T_k =$
 $= +100^{\circ}\text{C}$

¹ При $T_k > +25^{\circ}\text{C}$ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{k,\text{МАКС}} = (200 - T_k) / 1,4, \text{ Вт.}$$

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от основания корпуса при температуре припоя не более $+260^{\circ}\text{C}$ в течение не более 3 с.

Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

Технология монтажа транзистора 2T827A-5 в гибридную схему, применяемые детали и материалы должны обеспечить значение теплового сопротивления собранного в гибридную схему транзистора не более $1,4^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$.

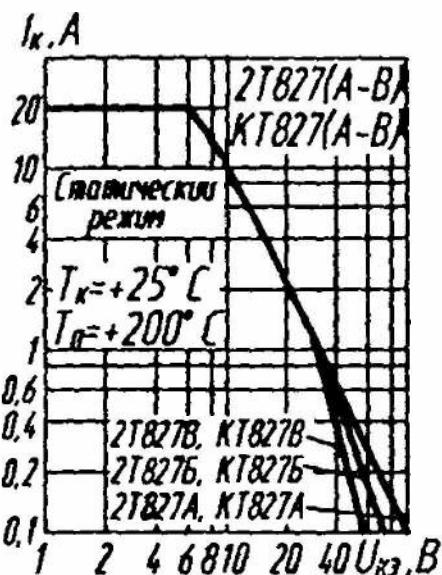
Разделение пластин на кристаллы производить по разделительным дорожкам.

Транзистор рекомендуется паять к термокомпенсатору с использованием золотой фольги при температуре $+460^{\circ}\text{C}$.

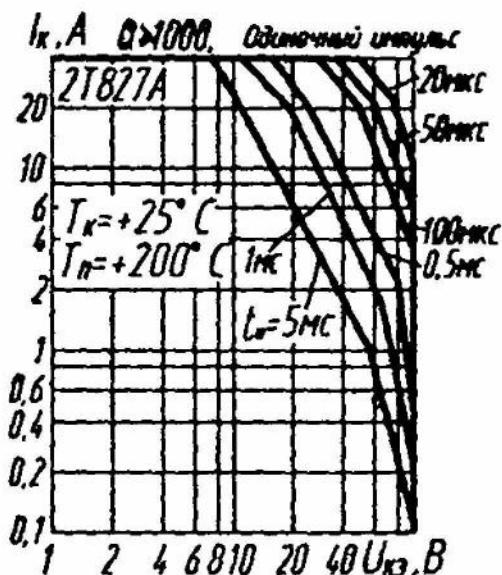
Соединение контактных площадок кристалла (эмиттера, базы) с гибридной схемой производить ультразвуковой сваркой проволокой А 995Д-04 ТУ 48-21-574-77. После монтажа кристалл покрыть компаундом марки ГК ЫУО.028.021.ТУ.

Время нахождения транзисторов в период и после извлечения из упаковки не более 2 сут.

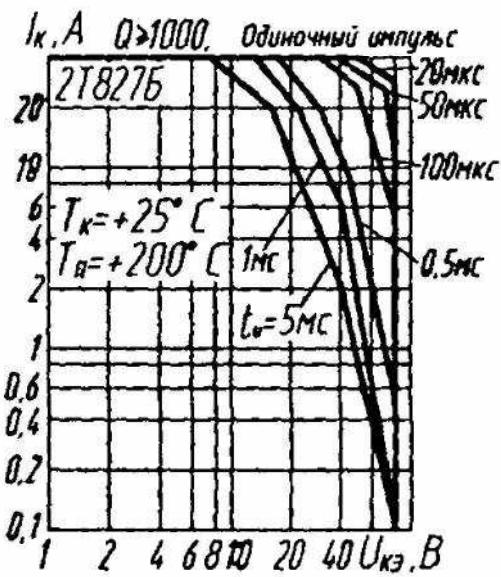
Зависимости электрических параметров 2T827A-5 аналогичны зависимостям 2T827A.



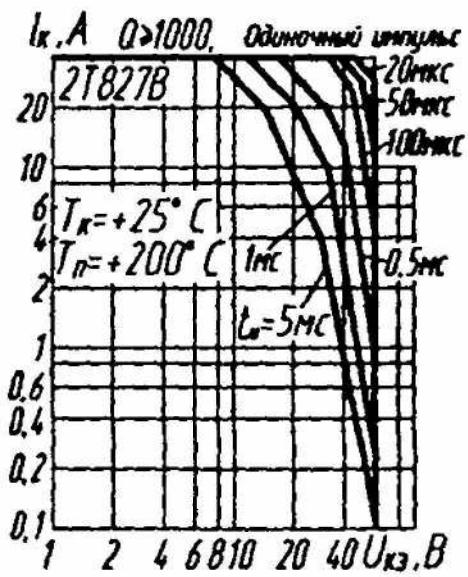
Области максимальных режимов



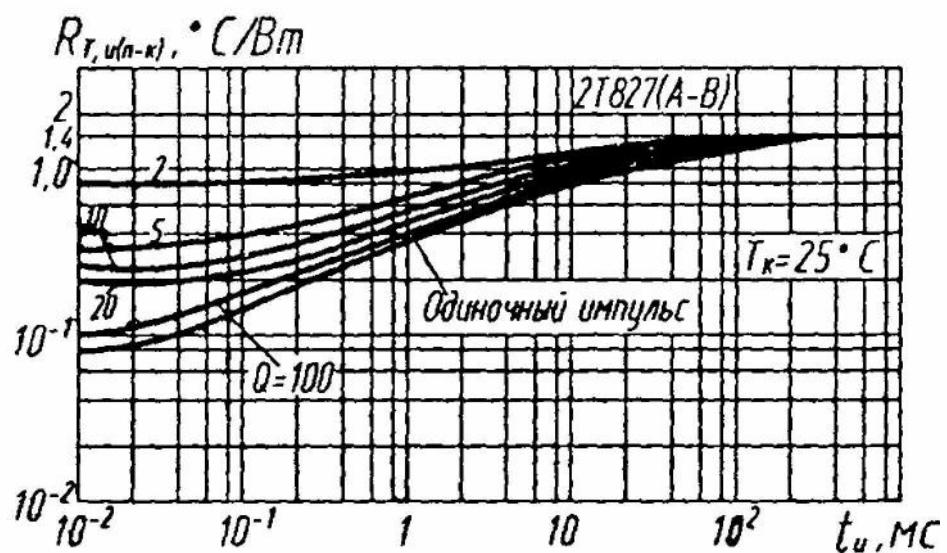
Области максимальных режимов



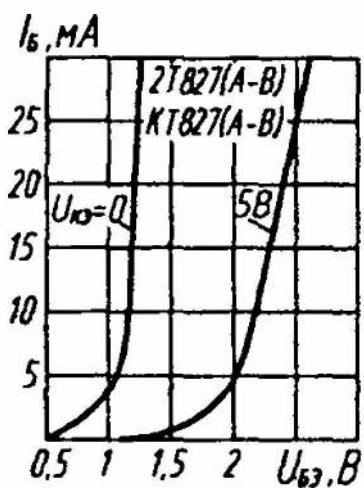
Области максимальных режимов



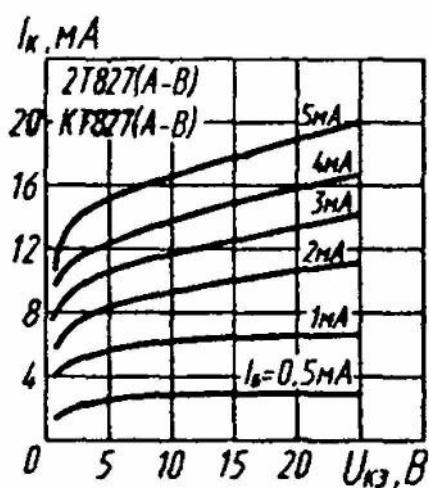
Области максимальных режимов



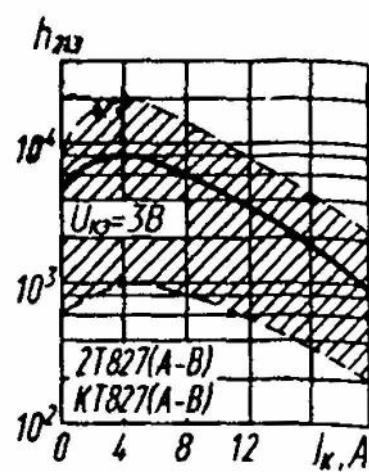
Зависимости импульсного теплового сопротивления
переход—корпус от длительности импульса



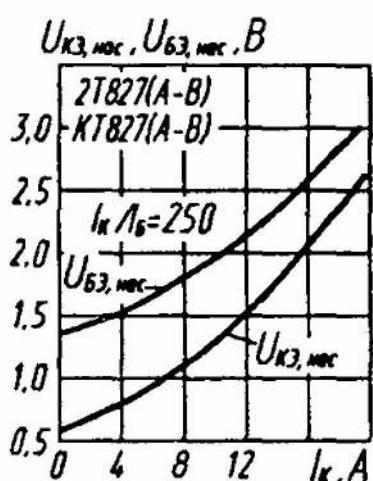
Входные характеристики



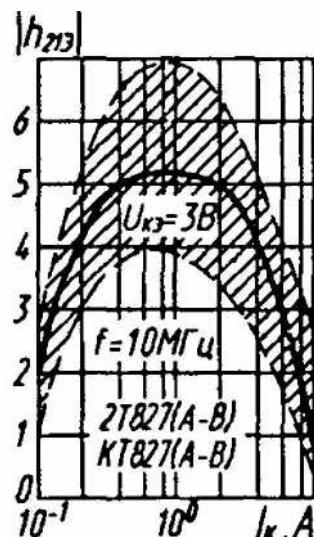
Выходные характеристики



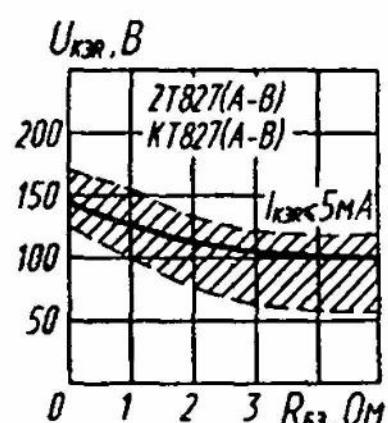
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости модуля коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости постоянного напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления база—эмиттер